

科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：盛郁雁
電話：02-2737-7231
傳真：
電子信箱：yysheng@most.gov.tw

受文者：國立臺灣藝術大學

發文日期：中華民國107年6月19日
發文字號：科部產字第1070040873號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(107T0P002524_107D2014139-01.pdf、107T0P002524_107D2014140-02.pdf、107T0P002524_107D2014141-01.pdf)

主旨：「2018未來科技展」訂於本(107)年12月13日起至12月15日假台北世貿展覽三館辦理，本部將於107年6月19日至7月12日受理參展技術申請，請貴單位踴躍報名，請查照轉知。

說明：

- 一、為展現台灣學研單位的科研實力，聚焦產業及社經需求，促成產學媒合效益，本部業於2017年12月28日至30日首次辦理「未來科技展」，由全國72個學研單位共同參與，集結109項頂尖前瞻的專業技術。展期三天共吸引26,000人次以上的參觀人潮，及超過2,000場的商務洽談，帶動產業與學術界的交流與媒合，檢附「2017未來科技展」入選技術團隊名單供參(如附件1)。
- 二、本部將於本(107)年年底辦理「2018未來科技展」，為廣徵前瞻優秀技術參展，將擴大徵件並開放各界報名，凡屬於本部補助計畫之研究技術，並符合「科學突破性」、「產業應用性」兩項指標皆可申請參展，參展須知詳如附件2





。三、凡獲選「2018未來科技展」參展技術，將可獲頒「未來科技突破獎」獎盃乙座及獎金壹萬元整，並於展中公開頒獎；另獲選技術之計畫主持人，將可列為申請本部計畫加分項目。

四、本案於107年6月19日(二)起至107年7月12日(四)開放線上報名(報名網址：<http://www.futuretech.org.tw>)，線上報名需填報之技術資料如附件3。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共303單位)

副本：本部自然司、工程司、生科司、人文司、科教國合司、前瞻應用司、產學園區司、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心(均含附件)

2018-06-19
15:47:58
章

部長陳良基

